



本社工場外観

○本社所在地：秋田県由利本荘市東由利蔵字上の山16-4

○事業概要：半導体製造・検査装置を中心とした精密機械向け部品の加工製造

○常時使用する従業員：74名

（2025年12月時点）

○現在の売上高：15.1億円

（2025年12月期）

○法人番号：7410001005041

○Web：http://daitoseiki.co.jp/

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役会長
渋谷 正敏

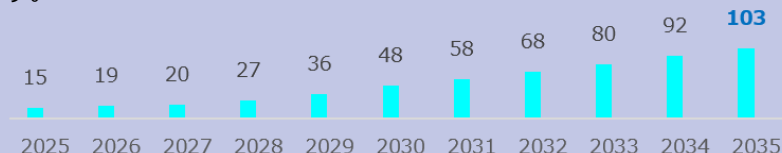
超精密加工技術で日本の最先端のものづくりを支える

当社は1990年の設立以来、精密機械加工一筋に技術を磨いてきました。2009年に半導体製造装置向け部品の製造へと事業を転換して以来、1ミクロン単位の精密加工技術を武器に、世界トップクラスのシェアを誇るグローバル半導体製造装置メーカー2社との取引を確立。秋田県内で両社と直接取引する唯一の企業として、独自のノウハウを磨き上げてきました。今回の新工場建設による生産能力増強を皮切りに、継続的な設備投資によって供給体制を強化し、日本の最先端のものづくりを支える東北・秋田発のグローバルトップサプライヤーを目指します。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

2035年の売上高100億円達成に向け、年率21%程度の成長を目指す。



課題

- 半導体需要の高まりにより、主要取引先が半導体製造装置の生産量を増大する中、当社にも部品の増産が要請されている
- この増産要請に対し、既存工場の生産キャパシティが限界に達しており、機会損失を防ぐための能力拡張が急務
- 秋田県における労働人口減少・人手不足に対応した労働生産性の向上

売上高100億円実現に向けた具体的措置

目指す成長手段

- 半導体製造装置向け部品の生産能力増強に向けた新工場建設と最新鋭の機械設備導入
- 新工場稼働後も継続的に設備投資を実施し、将来的に生産能力を現状比3倍超にまで拡大
- 協力工場の新規開拓による、生産能力のさらなる増強
- 技術力を武器に、より付加価値の高い製品製造へとシフト
- 磨き上げた独自の加工技術・ノウハウを武器に、需要に合わせて他産業・高付加価値分野を開拓

実施体制

- 経営陣直轄チームにより重点プロジェクトの進捗管理と部門横断の連携を担保
- 月次で進捗モニタリング会議を開催、KPI管理を徹底
- 新工場稼働に伴う新規採用の強化
- 賃上げによる魅力的な職場創りと人材確保
- 設備投資と人材投資のバランスを図りつつ持続的な成長資金の確保を実施